

2019  
Japan IT Week 春

# データセンター展 出展報告

2019年 5月8日(水)～5月10日(金)



## ■ 出展製品

# 液浸冷却装置 ICeraQ™

冷却液を循環させて熱処理を行う装置です。

ラック単位の高密度搭載が可能で、冷却に要する電力コストが大幅削減できます。

クラウド、ブロックチェーン、IOT、AI、ML、VR といった次世代システム構築の為の設備です。

液浸冷却装置

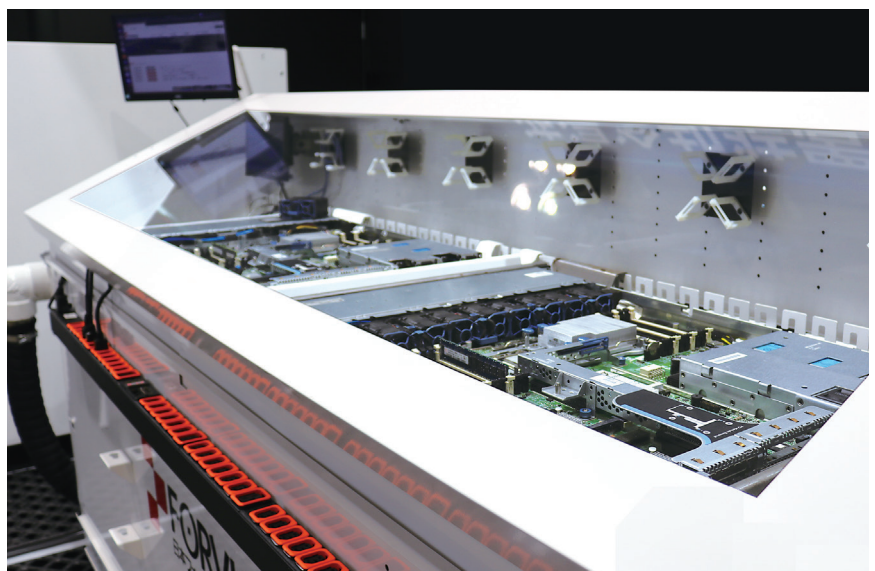
## ICeraQ™

(Quad/Duo/One Models)

※アメリカGRC社と提携



最大200kwの熱処理を実現、  
限られた施設内スペースの有  
効利用ができます。\*チラー接続時



■ PUE-1.02～1.04の実現

■ 99.998%の信頼性(2Nシステム実現可能な冗長性)

■ 各種センサー、診断、レポートによる管理の完全自動化

(監視情報はBACKNETもしくはSNMP接続にて既存DCIMとも連動可能)

■ ファンを取り外したことによる振動除去や均等冷却により故障率低減